





代表取締役会長

正常 Chairman Masayuki Nakazawa

当社は、創業以来50年以上にわたり半導 体産業の素材分野を通じてエレクトロニク ス社会の進展に貢献してきました。

現在は、半導体事業部・産商事業部・エン ジニアリング事業部の三事業部及び営業本 部・技術本部・管理本部の三本部が半導体 産業の基礎を支える先端技術に深く関わり つつ事業を発展させ、もって社会に貢献し、 社員の豊かな未来をはぐくむことを目指して います。

またシリコンウエハー加工分野において 常に最先端技術の開発に取り組み、新たな 道を粘り強く切り拓いてきた自覚と誇りが 当社の社風を醸成してきました。

これからも変化の激しい半導体業界にお いて、特徴ある存在感を示しつつ柔軟かつ 強靭に対応できる企業を構築していきます。

Since its establishment more than 50 years ago, Mimasu Semiconductor has played an important role in the advancement of electronics at the materials field in the semiconductor industry.

Today, our three divisions - the Semiconductor Division, the Industrial Sales Division, and the Engineering Division as well as the three headquarters - Sales Headquarters, Engineering Headquarters, and Management Headquarters - are deeply involved in developing advanced technology that is shaping the basis of the semiconductor industry. And by that, we aim to contribute to the society and to the welfare of our employees.

The self-awareness and pride that we have continually developed cutting edge technology in the semiconductor materials field through challenging paths shape unique a spirit of our company.

In this rapidly changing semiconductor industry, we promise to build a strong and flexible company with powerful personality.



三位一体で臨む最先端の技術フィールド

Challenging the Most Advanced Technological Field with Three Divisions as One



半導体事業部

半導体の主要素材であるシリコンウエハーの加工部門です。主力のプライムウエハーの加工においては、世界最先端の平坦度加工技術や洗浄技術を確立することで精度の限界に挑戦しています。また、ウエハーの再生ビジネスにも取り組んでおり、この分野においてもトップレベルの加工技術を確立して、世界ナンバーワンのシェアを誇っています。

Semiconductor Division

The Semiconductor Division manages the processing of silicon wafers, the prime material used in the construction of semiconductors. In our core prime wafer processing business, we challenge the limit of precision by establishing the wafer-flatness and cleaning techniques. We are also introducing a new business for reclaiming wafers, and with our development of the leading edge technique, we command the largest market share.



産商事業部

計測器や試験機、分析機器といった精密機器を中心に、お客様のニーズにお応えする最適な機器やシステムを提供しているのが当事業部です。当社の半導体事業部、エンジニアリング事業部とも緊密な連携を図りながら、「技術商社」としての機能を発揮しています。半導体関連装置、特に、最新鋭の半導体検査装置などに関する当事業部の情報収集力と調達力は高いレベルにあります。

Industrial Sales Division

Our Industrial Sales Division provides our customers with the equipment and systems to completely satisfy their measurement, inspection, and analysis needs. The division maintains good cooperation with the Semiconductor Division and the Engineering Division in order to effectively function as a trading firm which specializes in technology. Our division's abilities to gather information about and to supply our customers with semiconductor-related equipment, especially state-of-the-art semiconductor inspecting equipment, etc., is of the highest level.



エンジニアリング事業部

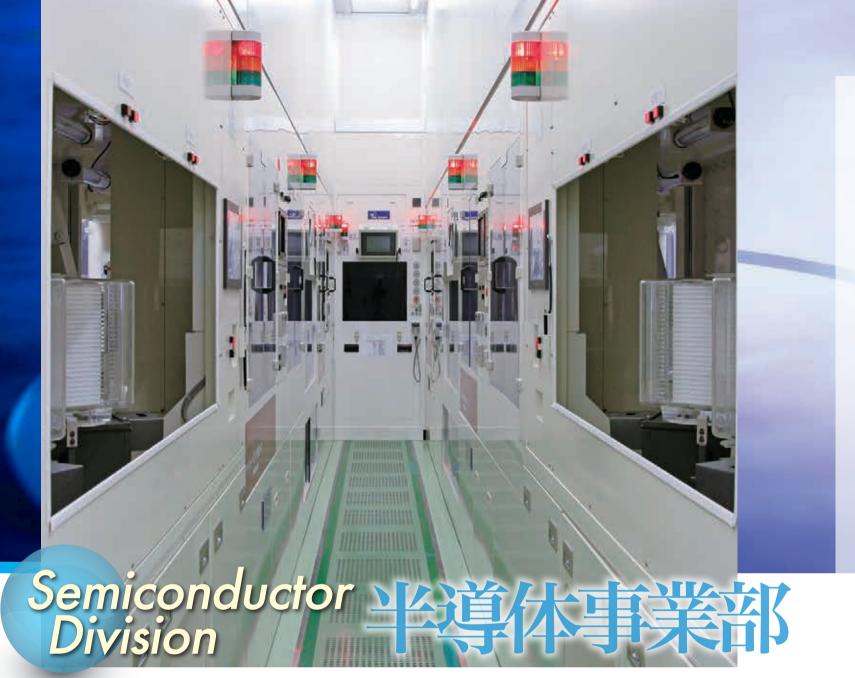
主として半導体製造装置の開発を担っているのが当事業部です。当社の半導体事業部で使用されるウエハー洗浄装置や薬液供給システムなどは全て当事業部の技術を結集して開発・製造されたものです。

進化の激しい半導体製造装置業界において、高度化・多様化するユーザー各社のニーズに的確にお応えするため、最先端の技術を取り入れ開発に取り組んでいます。

Engineering Division

Our Engineering Division is mainly responsible for the development of semiconductor manufacturing equipment. The wafer cleaning and chemical liquid supply equipment used at our Semiconductor Division is the outcome of the Engineering Division, designed and manufactured with its all expertise. In the rapidly evolving semiconductor manufacturing equipment industry, we are committed to incorporating and developing cutting-edge technologies in order to accurately respond to the increasingly sophisticated and diverse needs of each user company.





エレクトロニクスの未来をささえる技術極限の高精度へ挑戦をつづけています

Technology that is Leading the Way for the Future of the Electronics Industry Our Efforts to Challenge the Limits of Precision Never End

コンピュータはもちろん、通信機器や自動車、家庭電化製品にいたるまで、 半導体なしでは今日の私たちの生活は成り立ちません。 半導体事業部は、積極的な設備投資と最先端加工技術の確立で 高精度、高品質なシリコンウエハーを生産し、半導体産業を支えています。

From personal computers to communication devices, automobiles to home appliances, semiconductors have many applications, and without them, our lives today would not be possible. The Semiconductor Division supports the semiconductor industry by producing silicon wafers of the highest precision and quality, realized through vigorous capital investment and the establishment of cutting-edge processing techniques.

当事業部がシリコンウエハーの加工を始めたのは、半導体が今日のように世に広く知られるはるか以前の1966年のことでした。以来50年余にわたって、当事業部は日本の半導体産業の発展とともに歴史を刻んできました。

今日では、デバイス構造が複雑化するなかで高集積化・高速度化・低消費電力化がますます進み、シリコンウエハーにも極限までの平坦度や清浄度はもちろんのこと、多種多様な品質項目への対応が求められるようになっています。

これに対して当事業部では、ウエハー加工の主力工程ともいえる研磨プロセスにおいて、たゆまぬ研究と研鑽を重ね、世界最先端の平坦度加工技術を確立することに成功しました。

さらに、ウエハー表面のパーティクルなどを限りなくゼロに近づける洗浄プロセスにおいても、当社のエンジニアリング事業部と連携して独自のプロセスと装置を開発し、世界第一級の技術レベルを達成しています。

一方、生産設備においては、これまで次々と新しい工場棟を建設してきました。 主力の300mmウエハーの最先端工場は、世界でも屈指のウエハー加工拠点となっています。









We began the processing of wafers in 1966, a time when the great significance of semiconductors had not yet been commonly recognized. For more than 50 years since then, we have grown along with the development of the semiconductor industry in Japan.

And today, as device structures have become more complex, and progress is being made to make semiconductors more highly integrated and more energy efficient at higher speeds, silicon wafers that meet not only extreme flatness and cleanliness, but also a wide variety of quality items are coming into demand.

To meet the demand in this market, our division has undertaken extensive research and numerous experiments in the polishing process: the principal procedure in wafer production. And as a result, has successfully developed the world's most advanced silicon wafer flattening technology.

We also collaborate with the Engineering Division to develop unique cleaning processes and devices to polish the surface of the wafers and now boast the world's most advanced technology with which we are able to reduce surface roughness to a degree of fineness approaching the particulate level.

Meanwhile, up until now, we have been steadily expanding our production facilities. Our plant, specifically for the production of mainstay 300mm diameter wafers, is one of the prominent wafer processing facilities in the world.

5

最高品質を追求して、高度化する半導体ニーズにお応えします

Relentless in our Quest for the Best Quality in order to Meet Sophisticated Semiconductor Needs

半導体材料自体の品質が、そのまま半 導体製品の品質に直結するといっても過 言ではありません。それだけに、当事業部 が生み出す高精度・高品質なウエハーは、 お客様から高い評価を受けています。

当事業部が長年の歴史のなかで一貫 して取り組んできた課題の一つが、ウエ ハーの大口径化・高品質化に対応した 加工技術の確立です。現在では世界最 高レベルのクリーンルームを有する 300mmウエハー工場において、最新鋭 の生産設備による安定した量産体制を 構築しています。

また品質管理面においては、1994年 に品質マネジメントシステムの国際標準 規格であるISO9002の認証を取得。 2005年には、ISO9000シリーズに自動 車産業向けの固有要求事項を付加した ISO/TS16949の認証も取得し、顧客満 足度の向上に全社一丸となって取り組ん でいます。

The quality of finished semiconductor products is directly related to the quality of the semiconductor materials from which they are produced. For this reason, our wafers have gained the reputation of having high accuracy and quality

One of the challenges we have long faced is the establishment of production technology for large diameter and high quality wafers. At our production facilities, which meet the world's highest clean room classifications, we have developed the capability and technology to mass-produce 300mm diameter wafers.

Regarding quality management, in 1994 we were granted ISO9002 certification for quality assurance. In 2005, we were also awarded ISO/TS16949 certification, a special certification requirement imposed on the automotive industry in addition to the ISO9000 series. Mimasu, as a whole company, strives for the highest customer satisfaction.



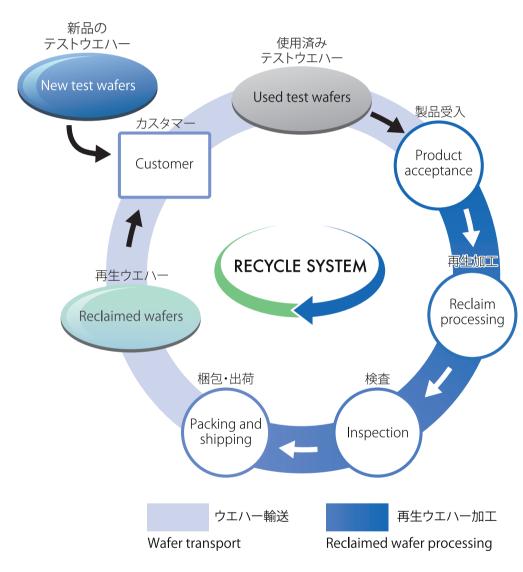






地球に優しい再生ウェハー

Pioneering in Eco-Friendly Reclaimed Wafers





当事業部では、長年にわたって培って きた研磨・洗浄技術や熱処理技術など を応用して、ウエハーの再生ビジネスも 展開しています。これは、デバイスメー カーの各製造プロセスにおいて使用さ れた、テストウエハーやモニターウエ ハーを回収し、再加工を施して新品と 同等品質の状態に戻すことで複数回の 使用を可能にするビジネスです。

当事業部は、再生メーカーとしていち 早くISO9002の認証を取得して品質面 でお客様からの信頼を獲得しているほか、 使用済みウエハーの受け入れから加工ま での一貫した生産管理体制を構築して、 お客様のニーズに合わせたデリバリーを 実現し、全世界をカバーするビジネスネッ トワークのもとに業界ナンバーワンのシェ アを獲得しています。

ウエハー再生ビジネスは、半導体製造 における新品テストウエハーの使用量を 減らして、地球環境への負荷を大幅に軽 減するとともに、お客様のコスト削減にも 寄与するものと確信しています。

The Semiconductor Division also introduced business for reclaiming wafers utilizing the experiences we have gained during many years of prime wafer processing, such as polishing, cleaning and heat treatment technologies. Reclaiming wafers involves recovering the wafers from device manufacturers which are used for testing and monitoring, and returning them to mint condition. This enables wafers to be used for multiple times

As a supplier of reclaimed wafers, our division took the initiative in obtaining ISO9002 certification in order to guarantee the quality of our products to our customers. In addition, we are able to consistently deliver products that meet our customers' requirements with a control system that supervises the operation - from collecting used wafers to processing - as a continuous process. And with our worldwide business network, we command the largest market share in reclaimed wafers.

We are certain that the wafer reclaiming business not only reduces the burden on the environment by reducing the volume of wasted test wafers; but also leads to significant reduction in cost for our customers.



独自のトータルセールスプロモートで お客様に最適なソリューションをご提案します

Providing the Best Solutions to Our Customers with Our Comprehensive Sales Promotion

テクノロジーが高度に発達した現在、課題解決のための 最適な機器やシステムの提案力が問われています。 産商事業部は、創業以来の豊かなノウハウと商社の枠を超えた技術力をベースに 最先端の技術開発を的確にサポートするトータルセールスプロモートを展開しています。

Today, in this era of advanced technology, the ability to offer optimum equipment and systems for problem solutions is more valued than ever before. The Industrial Sales Division utilizes the expertise and technological strength we have accumulated since our foundation in order to offer comprehensive sales promotion that encourages leading edge technological development.

産商事業部は当社の母体となった伝統ある部門です。現在では、半導体業界に代表される先端技術分野における民間企業や大学、試験場といった公的試験研究機関まで、幅広い層のお客様を対象に、研究開発に欠かすことのできない計測・分析・検査などの機器やシステムを提供しています。営業エリアは関東・東海・東北がメインとなっていますが、一部では北米、東南アジアまでもカバーしています。

当事業部では、社内に半導体材料加工 部門や、独自の開発・設計部門をもつメ リットを最大限発揮し、それぞれの部門と 活発に情報交換を行うとともに、蓄積さ れた豊富なノウハウや情報をデータベー ス化して、お客様への日々の営業活動に 生かしています。

近年、半導体関連装置の取り扱いが増えているのもこうした地道な努力が実を結んだ結果でありますが、最新鋭の半導体検査装置などに強い「技術商社」として、お客様と仕入れ先の両者から信頼される存在となっています。

これまで培った企業ネットワークや人 的ネットワークなどを最大限に活用して、 お客様からのさまざまなニーズに的確に お応えし、最適なソリューションをご提案 していくことが、当事業部に課せられた最 大の使命だと考えています。 At Mimasu, it all began with the Industrial Sales Division.

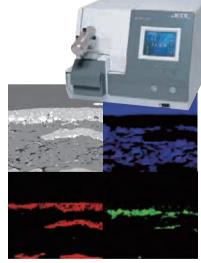
Today, we provide essential equipment for measurement, analysis, and inspection to a wide range of customers including universities, public research organizations, and semiconductor and other cutting-edge technology companies. Our main market is Kanto, Tokai, and Tohoku, while also covering some parts of North America and South East Asia.

Our Industrial Sales Division maximizes the benefits of its close relationship with the semiconductor processing and engineering/designing divisions within Mimasu. This enables dynamic exchange of information across the divisions and the development of a database with rich knowledge, which we skillfully reflect in our daily sales activities.

The recent trend in the increase of semiconductor-related device orders that we receive proves that our constant effort is finally bearing fruit. As a technology-oriented trading company whose strength lies in our depth of knowledge about the latest semiconductor testing devices, we are well trusted by both our customers and suppliers.

The Industrial Sales Division's biggest mission is to provide our customers, with all their various needs, the best possible solutions by fully using the networks we have carefully built over the years.







半導体関連製造装置をメインに独創性に富んだ装置を開発しています

Produces Unique Semiconductor-related Manufacturing Devices

高効率、高精度の生産システムを求めるユーザーニーズに際限はありません。 エンジニアリング事業部では、半導体素材の加工部門を持つ強みを生かし 次世代のメカトロニクス装置の開発にチャレンジしています。

次世代のメカトロニクス装置の開発にチャレンジしています。

半導体・電機・機械・自動車など、ものづくりを行うお客様からのニーズに合わせたオリジナルの生産システム、あるいは品質管理に欠かせない検査装置などの開発・設計・販売を通じて、広く産業界に貢献しているのが当事業部です。

機構設計および制御設計における技術力の確かさは、各方面から高い評価と信頼をいただいておりますが、なかでも、自社のウエハー加工プロセスで得られたノウハウを設計に反映させた数々の装置は、当社独自の強みを生かしたものとして注目されています。

たとえば、半導体製造工程に使用される各種洗浄装置は、装置自体に求められる機能の一つひとつについて最高レベルを追究し、高い品質と生産性を実現しています。さらに、ウエハーの両面・片面を枚葉式スピンウェット処理するスピンプロセッサーは、電気自動車やハイブリッド車に欠かせないパワー半導体(IGBT)の製造に貢献しています。

いっそう多様化し、高度化するものづくり企業のニーズに、的確にお応えしていくことが当事業部の第一の使命です。またそれとともに、半導体事業部の生産工程で起こるさまざまな課題に的確に対応し、問題解決のためのソリューションを生み出していくことも、当事業部の重要な使命となっているのです。

The demand for more efficient and more accurate production systems is ever increasing. The Engineering Division, through collaboration with the Semiconductor Division, is committed to developing electromechanical devices to meet the demand of the next generation.

■スピンプロセッサー Spin processor





[MSE 2000]

[MSC 5000]







Our division serves a wide range of customers in the semiconductor, electronics, machine and automotive manufacturing industries. We contribute to these industries by providing our customers with customized equipment for production and by developing, designing, and marketing inspection devices that are crucial for their quality control.

The Engineering Division has earned an outstanding reputation and deep trust from customers all over for its excellence in structural and control designs. Among them, devices whose designs reflect the expertise we have gained through the manufacturing experience of our Semiconductor Division receive much attention.

For example, we achieve high quality and productivity in our various cleaning equipment, used for semiconductor manufacturing processes, by pursuing the best possible quality in every feature of a device. Furthermore, the spin processor, which is capable of wet-processing both double-sided and single-sided wafers, is contributing to the production of power semiconductors (IGBTs) that are essential for electric and hybrid vehicles.

We consider it our primary mission to develop innovative equipment that meets the diversified and sophisticated needs of all manufacturing industries. At the same time, we also make sure to accurately solve the various problems that may come up in the manufacturing operation of our own Semiconductor Division



10



地域との共存を重視した豊かな自然環境から 優れた製品・サービスが生み出されます

Coexistence with Local Communities and Natural Environment Brings about Outstanding Products and Services

当社はこれまでご紹介してまいりました 通り、シリコンウエハーなどの半導体材料 加工を専門とする半導体事業部を核とし て、計測・分析・試験研究のための精密機 器を扱う産商事業部、装置の開発・設計 を行うエンジニアリング事業部の三事業 部が、有機的なネットワークを構築するこ とで、ここまで発展してきました。

現在では、群馬県高崎市に三事業部及 び三本部の拠点を配置するとともに、関 東・東海・東北エリアに各営業所を置いて います。

いずれの部門においても、目指している のは「喜ばれる三益、喜ばれる部門、喜ば れる三益人」になること。つまり、地域との 共存を重視しながら、さまざまなステーク ホルダーにとって価値のある会社になる ことなのです。

As mentioned, Mimasu has grown by constructing a dynamic network among the three divisions; the Semiconductor Division that specializes in silicon wafer processing, the Industrial Sales Division that supplies precision instruments for measurement, analysis, and inspection, and the Engineering Division that conducts design and development of manufacturing equipment.

Currently, the three divisions and three headquarters are located in Takasaki City, Gunma Prefecture. Each of them have sales offices in Kanto, Tokai, and Tohoku areas.

No matter which of the three divisions, our goal remains the same: to become "a valued company, a valued division, and a valued people." That is, by living in harmony with local communities, we aspire to become an invaluable company for our stakeholders.

12

GUNMA

●三河営業所 [Mikawa Office] 愛知県知立市弘法1丁目1番地1〒472-0052 TEL.0566-45-5288(代)

1-1-1 Koubou, Chiryu-Shi, Aichi-Ken, 472-0052

群馬県高崎市保渡田町2174番地1 〒370-3533 TEL.027-372-2021(代)

Head Office/Management Headquarters

2174-1 Hodota-Machi, Takasaki-Shi, Gunma-Ken, 370-3533

●半導体事業部・技術本部

TEL.027-372-3993(代)

Semiconductor Division/Engineering Headquarters

●営業本部

TEL.027-372-2007(代) Sales Headquarters



●産商事業部

群馬県高崎市上並榎町397番地1〒370-0801 TEL.027-361-7511(代)

Industrial Sales Division

397-1 Kaminamie-Machi, Takasaki-Shi, Gunma-Ken, 370-0801



13

●エンジニアリング事業部

群馬県高崎市棟高町1909番地1 〒370-3521 TEL.027-373-5888(代)

Engineering Division

1909-1 Munadaka-Machi, Takasaki-Shi, Gunma-Ken, 370-3521

Head Office/Management Headquarters

Industrial Sales Division

Semiconductor Division/Engineering Headquarte

●白河営業所[Shirakawa Office] 福島県白河市新白河1丁目34番地2 〒961-0856 TEL.0248-23-3321(代)

1-34-2 Shinshirakawa, Shirakawa-Shi, Fukushima-Ken,961-0856

●北関東営業所 [Kita Kanto Office] 栃木県足利市南大町1番地5 〒326-0836 TEL.0284-73-3911(代)

1-5 Minamioh-Machi, Ashikaga-Shi, Tochigi-Ken, 326-0836

●埼玉営業所[Saitama Office] 埼玉県深谷市上柴町西7丁目16番地16〒366-0052 TEL.048-574-7101(代)

7-16-16 Kamishiba-Cho-Nishi, Fukaya-Shi, Saitama-Ken, 366-0052

Dec.1963 計測器・試験機の販売を目的として、群馬県高崎市に三益産商株式会社を設立

昭和38年12月 Mimasu Industrial Sales Co., Ltd. is founded in Takasaki-Shi, Gunma-Ken, selling measuring and testing devices.

Jan.1966 半導体シリコンウエハー加工のための研磨部を発足させ、群馬県群馬郡群馬町に $\pian41$ 年1月 工場を設立

Processing of semiconductor silicon wafer starts at Polishing Department, and builds a plant in Gunma-Machi, Gunma-Gun, Gunma-Ken.

May.1969 群馬県太田市に三益産商株式会社太田営業所を開設

昭和44年5月 Mimasu Industrial Sales Co., Ltd. Ota Sales Office opens in Ota-Shi, Gunma-Ken.

Jun.1969 半導体シリコンウエハー加工業務拡大にともない研磨部を独立し、三益半導体工 ${\rm man44466}$ 業株式会社を設立

Polishing Department splits due to the increasing demand for silicon wafers, and establishes Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd.

Nov.1969 三益半導体工業株式会社第二工場を群馬県群馬郡群馬町足門762番地に建設(足門工場)

Second plant (Ashikado Plant) opens at 762 Ashikado, Gunma-Machi, Gunma-Gun, Gunma-Ken

Sep.1972 三益産商株式会社本社社屋を群馬県高崎市上並榎町397番地1に建設移転

昭和47年9月 Mimasu Industrial Sales Co., Ltd. headquarters moves to new office building at 397-1 Kaminamie-Machi, Takasaki-Shi, Gunma-Ken.

May.1974 半導体製造装置・自動組立・検査システム等の設計・製作を目的として、群馬県群馬昭和49年5月 郡群馬町に株式会社三益エンジニアリングを設立

Mimasu Engineering Co., Ltd. is founded in Gunma-Machi, Gunma-Gun, Gunma-Ken for designing and manufacturing of equipment for semiconductor processing, automatic assembly, and inspection.

HISTORY挑戦の記録

A History of Determination to Advance

Dec.1983 販売力・技術開発力の総合化を図るため三益半導体工業株式会社を存続会社として三社が合併、社内体制を一管理本部・三事業部体制とする

Three separate companies of Semiconductor, Industrial Sales, and Engineering merge and are administered under Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd. to integrate sales and technological development.

Jun.1984 足門工場を拡張し、半導体シリコンウエハーの150mm・200mm化に対応した設備を増設 昭和59年6月 Expands Ashikado Plant to add capacity for manufacturing 150mm and 200mm

Expands Ashikado Plant to add capacity for manufacturing 150mm and 200mm semiconductor silicon wafers.

Jul.1984 エンジニアリング事業部のシステム設計・制作機能と研究開発力の充実を図るため 群馬県群馬郡群馬町棟高1909番地1に新社屋を建設移転 Moves to new building at 1909-1 Munadaka, Gunma-Machi, Gunma-Gun, Gunma-Ken

to strengthen R&D, design, and manufacture capabilities for Engineering Division.

Aug.1984 福島県白河市に産商事業部白河営業所を開設

昭和59年8月 Shirakawa Office of Industrial Sales Division opens in Shirakawa-Shi, Fukushima-Ken.

Jan.1986 社団法人日本証券業協会(現日本証券業協会)の店頭登録銘柄として承認を受ける WENGLETE Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd. is registered for issuing stocks by Japan

昭和61年1月 Mimasu Semiconductor Industry Co., Ltd. is registered for issuing stocks by Japan Securities Dealers Joint Association (currently Japan Securities Dealers Association).

Aug.1986 埼玉県熊谷市に産商事業部埼玉営業所を開設

昭和61年8月 Industrial Sales Division opens Saitama Office in Kumagaya-Shi, Saitama-Ken.

Apr.1991 4M-DRAM以上の高集積化・大口径化への対応能力増強のため、最新鋭設備を備えた半導体事業部上郊工場 (K-I棟)を群馬県群馬郡群馬町保渡田2174番地1に建設Constructs Kamisto Plant (K-I Plant) at 2174-1 Hotolar, Gunma-Man, Gunma-Gun, Gunma-Man, Gunma-M

Gunma-Ken, equipped with state-of-the-art equipment to better manage the manufacturing of silicon wafers in higher-integration and larger size (exceeding 4M-DRAM).

Mav.1991 栃木県宇都宮市に産商事業部宇都宮営業所を開設

平成3年5月 Industrial Sales Division opens Utsunomiya Office in Utsunomiya-Shi, Tochigi-Ken.

14

May.1993 埼玉県深谷市上柴町西7丁目16番地16に産商事業部埼玉営業所を移転

平成5年5月 Saitama Office of Industrial Sales Division relocates to 7-16-16 Kamishiba-Cho-Nishi, Fukaya-Shi, Saitama-Ken.

Nov.1994 半導体事業部がISO9002の認証を取得

平成6年11月 Semiconductor Division earns ISO9002 certification.

Nov.1995 半導体シリコンウエハーの需要増と大口径化に対応するため上郊工場敷地内に工 _{平成7年11月} 場棟 (K-II 棟) を建設

Constructs a plant (K-II Plant) at Kamisato Plant site to meet increasing demand for silicon wafers, especially for larger size wafers.

Sep.1996 半導体事業部が公益社団法人日本プラントメンテナンス協会よりTPM優秀賞を受賞

平成8年9月 Semiconductor Division receives TPM Outstanding Performance Awards from Japan Institute of Plant Maintenance.

Dec.1996 半導体シリコンウエハーの需要増と大口径化に対応するため上郊工場敷地内に工 場棟(K-Ⅲ棟)を建設

Adds a plant (K-III Plant) to Kamisato Plant site to meet increasing demand for silicon wafers, especially for larger size wafers.

Feb.1997 産商事業部太田営業所と宇都宮営業所を統合して、栃木県足利市南大町1番地5に _{平成9年2月} 産商事業部北関東営業所を開設

Ota Office and Utsunomiya Office Industrial Sales Division merge into Kita Kanto Office at 1-5 Minamioh-Machi, Ashikaga-Shi, Tochigi-Ken.

Apr.1997 株式を東京証券取引所市場第二部に上場

平成9年4月 Company stocks are listed on the second section of Tokyo Stock Exchange.

Mav.1997 福島県白河市新白河1丁目34番地2に産商事業部白河営業所を移転

平成9年5月 Shirakawa Office of Industrial Sales Division moves to 1-34-2 Shinshirakawa, Shirakawa-Shi, Fukushima-Ken.

Jan.1998 半導体事業部がISO14001の認証を取得

平成10年1月 Semiconductor Division earns ISO14001 certification

Nov.1998 株式を東京証券取引所市場第一部に上場

平成10年11月 Company stocks are listed on the first section of Tokyo Stock Exchange.

Mar.1999 半導体シリコンウエハーの高機能品に対応するため上郊工場敷地内に工場棟 $_{\text{平成11}43}$ (K-IV棟)を建設

Constructs another plant (K-IV Plant) at Kamisato Plant site to manage higher quality requirements for silicon wafers.

Jul.2001 上郊工場(K-Ⅱ棟、K-Ⅲ棟)を拡張し、300mmウエハーに対応した設備を増設

平成13年7月 Expands Kamisato Plants (K- II Plant and K- III plant) to manufacture 300mm wafers.

Apr.2003 半導体事業部がQS9000の認証を取得

平成15年4月 Semiconductor Division earns QS9000 certification.

Dec.2004 上郊工場敷地内に300mmウエハーの最先端工場棟(K-V棟)を建設

平成16年12月 Builds state-of-the-art manufacturing facility (K-V Plant) at Kamisato Plant site to process 300mm wafers.

May.2005 半導体事業部がISO/TS16949の認証を取得

平成17年5月 Semiconductor Division earns ISO/TS16949 certification.

Feb.2008 半導体シリコンウエハーの需要増に対応するため上郊工場敷地内に工場棟(K-VI棟) $_{
m Y成20427}$ を建設

Builds new plant (K-VI Plant) at Kamisato Plant site to meet increasing demand for

semiconductor silicon wafers.

Mav.2014 愛知県知立市に産商事業部三河営業所を開設

平成26年5月 Industrial Sales Division opens Mikawa Office in Chiryu-Shi, Aichi-Ken.

Apr.2022 株式を東京証券取引所プライム市場に移行

令和4年4月 Company stocks are transferred to the Prime Market of Tokyo Stock Exchange.

Nov.2024 信越化学工業株式会社の完全子会社となる

令和6年11月 Becomes a wholly owned subsidiary of Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.



Environment

豊かな社会を作るため、環境の保全と調和に努めています

To Promote Well-Being of the Society, We Strive for Environmental Protection and Cooperation

事業活動のあらゆる側面において、地球環境に配慮した継続的な改善を図ること。これが、当社の企業としての環境ポリシーです。これにそって、1998年にはISO14001の認証を取得し、環境マネジメントシステムへの本格的な取り組みを開始しました。

たとえば、エネルギー原単位の削減・CO2排出の問題。当社では積極的にこの問題に取り組んでおり、高効率な設備の導入、灯油から天然ガスへの燃料転換を行うなど環境への負荷を減らす努力を続けています。

また、世界に先駆けてウエハー再生処理技術を確立し、テストウエハーやモニターウエハーを何度も使えるようにするビジネスを積極的に推進しているのも、こうしたポリシーを具現化したものといえるでしょう。当社は、限りある資源の有効活用について、これからも総力をあげて取り組んでいきます。

Respecting the environment in every aspect of our business activities is our corporate policy on environment. With this policy in mind, we launched our environmental management system in 1998 beginning with the achievement of ISO14001.

For example, in order to reduce burdens on the environment, Mimasu is actively engaged in reducing energy consumption and CO2 emission problems by taking measures such as introducing more energy-efficient equipment and switching fuel from kerosene to natural gas.

Another example of our environmental policy initiative is the establishment of the technology for reclaiming wafers by making test wafers and monitor wafers reusable. Effective use of limited resources is our duty.



天然ガスの導入 (2006) Introduction of natural gas (2006)



排水・工業用水の排熱回収設備の導入 (2007) Introduction of waste heat recovery system for wastewater and industrial water (2007)



インバータターボ冷凍機導入 (2008) Introduction of higher-efficiency inverter controlled centrifugal chiller (2008)



「三益」の由来こそ、未来への原動力です

Mimasu Principle is what leads us to the future



〒370-3533 群馬県高崎市保渡田町2174番地1 TEL.027-372-2021 URL https://www.mimasu.co.jp/

Mimasu Semiconductor Industry Co.,Ltd.

2174-1 Hodota-Machi, Takasaki-Shi, Gunma-Ken, 370-3533 Phone:027-372-2021 URL https://www.mimasu.co.jp/